

IoT/M2Mの技術標準化・アライアンス動向と応用市場

日時 2015年9月29日(火) 13:00~18:00

主催 S&T出版株式会社

会場 高橋ビルディング(東宝土地(株)) 小会議室 東京都千代田区神田神保町3-2

受講料 49,800円 Eメール案内会員価格 47,300円 ※資料代を含む

(税込) <1名様分の受講料で2名様まで受講できます。>

※2名様ご参加は同一会社・法人からの同時申込に限りです。

※3名様以上のご参加は、追加1名様あたり10,800円OFFになります。

Eメール案内登録(無料)をしていただいた方にはEメール案内会員価格を適用いたします。

講師 木下 泰三 氏 / 次世代M2Mコンソーシアム 理事

(株)日立製作所 中央研究所 情報・通信システム部 IoTビジネス推進統括本部 事業主管

1981年 (株)日立製作所 中央研究所 情報・通信システム部 IoTビジネス推進統括本部 事業主管

2003年 本社 新事業推進室 部長 2015年 同社 情報ITプラットフォーム事業本部

2004年 ワイヤレスインフォベンチャーカンパニーCEO IoTビジネス推進統括本部、現在に至る

趣旨

IoT/M2Mが製造業やサービス業に大きな事業変革をもたらそうとしている。製品売切りから、メンテナンスや運用サポートを含めたアフターサービス(新たな新事業)の転換であり、これの実現のためには、現場のデータをセンサーなどで集めクラウドにビッグデータとして集め、解析、分析を行うことによって、遠隔から見守るや遠隔監視、予兆保全、を行い新たなサービス事業として立ち上げる事にある。

本セミナーでは世界中の技術標準化動向の方向性を整理すると共に、業界のエコシステムにより、どのような協業をしようとしているか、など各社、各機関の戦略をまとめて紹介します。

講演詳細

1. はじめに

2. IoT/M2M技術標準化動向

・通信・インターネット系 ・電気・産業制御系 ・スマデバ・家電機器IF系

3. IoT/M2M業界アライアンス動向

・IIC、I4、DMDI ・ASA、OIC、Thread、HomeKit ・NGM2M、IVI ・キャリアグローバルアライアンス

4. 日立の技術戦略

・技術標準化 ・情報系戦略 ・産業インフラ系戦略

5. 今後の課題

・国の対応 ・グローバル市場

セミナー申込用紙

セミナー名: ST150929 (IoT/M2Mの技術標準化・アライアンス動向と応用市場)

会社名 団体名				支払方法 <input type="checkbox"/> 振込 <input type="checkbox"/> 当日現金
部署・役職				
ふりがな	住所	〒		※申込みに関する連絡に使用するため、E-mailアドレスまたはFAX番号をご記入下さい。
氏名	住所			
TEL	FAX			※銀行振込の場合は振込予定日を記載ください 月 日
E-mail				
Eメール案内会員登録(無料) ※E-mailアドレスが必須です。 ※右記に✓印をつけて登録いただくと、この申込からEメール案内会員価格で申込できます。 ※Eメールでセミナー書籍の最新情報をご案内致します。	Eメール案内(無料)に <input type="checkbox"/> 登録する <input type="checkbox"/> 登録済み			
通信欄				

※上記ご記入の上、FAX 03-3261-0238 までお申込みください。

■お申込み方法
必要事項をご記入の上、FAXでお申込みください。
または当社ホームページからお申し込みください。

■受付完了のご連絡

受付完了後、3営業日以内に請求書、受講券、会場案内図を郵送いたします。※お申込み後7日以上経っても受講券・請求書がお手元に届かない場合は、弊社までご連絡ください。

セミナー申し込み後、受講をキャンセルされる場合は、必ず開催日前日から起算して10日前までにご連絡ください。それ以降のご連絡及び、当日欠席の場合、返金はいたしかねますので、代理の方のご出席をお願いいたします。代理の方も出席できない場合は資料の送付で出席させていただきます。受講料未入金のまま当日ご欠席されてもキャンセルにはなりません。全額請求させていただきますので予めご了承ください。

■お支払

銀行振込にてお願いいたします。
受講料のご入金は、開催日までお願いいたします。やむなく開催日以降にご入金の場合は、当日現金でお支払またはお申込みの際に振込予定日をご記入ください。銀行振込の場合、領収証の発行はいたしません。

■個人情報の取り扱い

ご記入の個人情報は、商品の発送、事務連絡、ご案内等に使用いたします。